基于ds18b20数字温度报警器 课程设计报告书

姓	名:	
学	号:	
专业	班级:	
93 00 9 30000 - 9	老师:	
1,000		
所在:	学院:	

年 月

摘要

随着时代的进步和发展,单片机技术已经普及到我们生活、工作、科研、各个领域,已经成为一种比较成熟的技术,本文主要介绍了一个基于 89S51 单片机的测温系统,详细描述了利用数字温度传感器 DS18B20 开发测温系统的过程,重点对传感器在单片机下的硬件连接,软件编程以及各模块系统流程进行了详尽分析,特别是数字温度传感器 DS18B20 的数据采集过程。对各部分的电路也一一进行了介绍,该系统可以方便的实现实现温度采集和显示,并可根据需要任意设定上下限报警 温度,它使用起来相当方便,具有精度高、量程宽、灵敏度高、体积小、功耗低等优点,适合于我们日常生活和工、农业生产中的温度测量,也可以

当作温度处理模块嵌入其它系统中,作为其他主系统的辅助扩展。

DS18B20 与AT89C51 结合实现最简温度检测系统,该系统结构简单, 抗干扰能力强,适合于恶劣环境下进行现场温度测量,有广泛的应用前 景。

关键词: 单片机

DS18B20 温度传感器 数字温度计 AT89S52

目 录

1,	概	述		1
	1.1	课程设	设计的意义	1
	1.2	设计的	的任务和要求	1
2,	系	统总体	方案及硬件设计	2
2	2.1	数字温	温度计设计方案论证	2
		2.1.1	方案一	2
		2.1.2	方案二	2
2	2.2	系统总	总体设计	3
2	2.3	系统模	莫块	4
		2.3.1	主控制器	4
		2.3.2	显示电路	5
		2.3.3	温度传感器	5
		2.3.4	报警温度调整按键	6
3,	系	统软件	算法分析	7
3	3.1	主程序	序流程图	7
3	3.2	读出温	且度子程序	7
3	3.3	温度车	专换命令子程序	8
3	3.4	计算温	且度子程序	8
3	3.5	显示数	数据刷新子程序	8
3	3.6	按键技	习描处理子程序	9
4、	实	验仿真	Į	.10
5、	总	结与体	'会	.11
查	考文	て献		.12
附	1	源程	序代码	.13
	2	实物	图	.20

1 概述

1.1 课程设计的意义

本次课程设计是对于我们所学的传感器原理知识所进行的一次实际 运用,通过自主的课程设计和实际操作,可增加我们自身的动手能力。特 别是对温度传感这方面的知识有了实质性的了解,对进一步学习传感器课 程起到很大的作用。本课程设计由4个人共同完成,在锻炼了自我的同时 也增强了自己的团队意识和团队协作精神。

- 1.2 设计的任务和要求
- 1、基本范围-50℃-110℃
- 2、精度误差小于 0.5℃
- 3、LED 数码直读显示
- 4、可以任意设定温度的上下限报警功能

2 系统总体方案及硬件设计

2.1 数字温度计设计方案论证

2.1.1 方案一2.1.1

由于本设计是测温电路,可以使用热敏电阻之类的器件利用其感温效应,在将随被测温度变化的电压或电流采集过来,进行 A/D 转换后,就可以用单片机进行数据的处理,在显示电路上,就可以将被测温度显示出来,这种设计需要用到 A/D 转换电路,其中还涉及到电阻与温度的对应值的计算,感温电路比较麻烦。而且在对采集的信号进行放大时容易受温度的影响出现较大的偏差。

2.1.2 方案二2.1.1.2

进而考虑到用温度传感器,在单片机电路设计中,大多都是使用传感器,所以这是非常容易想到的,所以可以采用一只温度传感器 DS18B20,此传感器,可以很容易直接读取被测温度值,进行转换,电路简单,精度高,软硬件都以实现,而且使用单片机的接口便于系统的再扩展,满足设计要求。

从以上两种方案,很容易看出,采用方案二,电路比较简单,费用较低,可靠性高,软件设计也比较简单,故采用了方案二。

2.2 系统总体设计

温度计电路设计总体设计方框图如图 1 所示,控制器采用单片机AT89S51,温度传感器采用 DS18B20,用 3 位 LED 数码管以串口传送数据实现温度显示。

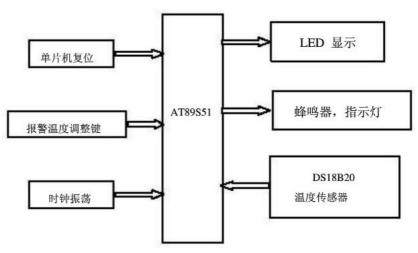


图 2.2-1 总体设计方框图

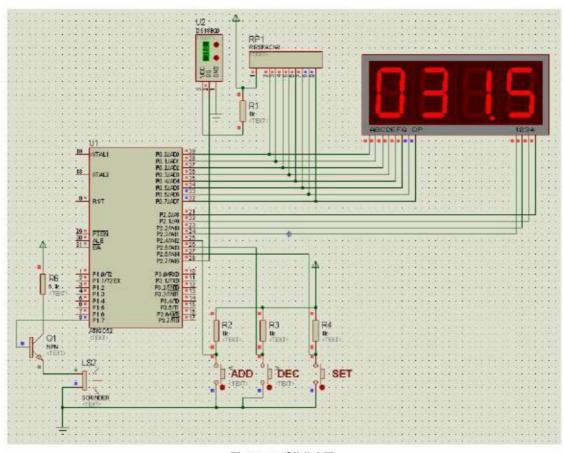


图 2.2-2 系统仿真图

2.3 系统模块

系统由单片机最小系统、显示电路、按键、温度传感器等组成。

2.3.1 主控制器2.3.1

单片机 AT89S51 具有低电压供电和体积小等特点,四个端口只需要两个口就能满足电路系统的设计需要,很适合便携手持式产品的设计使用系统可用二节电池供电。晶振采用 12MHZ。复位电路采用上电加按钮复位。

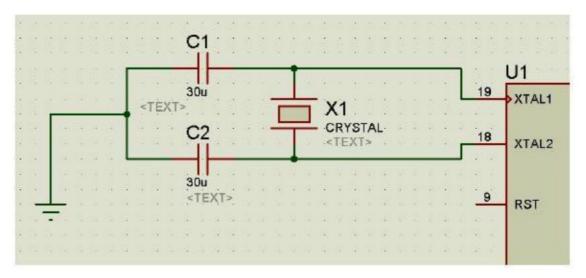


图 2.3.1-1 晶振电路

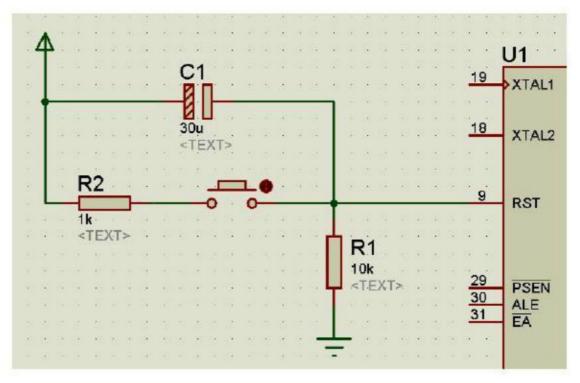


图 2.3.1-2 复位电路

2.3.2 显示电路2.3.2

显示电路采用 4 位共阴极 LED 数码管, P0 口由上拉电阻提高驱动能力, 作为段码输出并作为数码管的驱动。P2 口的低四位作为数码管的位选端。采用动态扫描的方式显示。

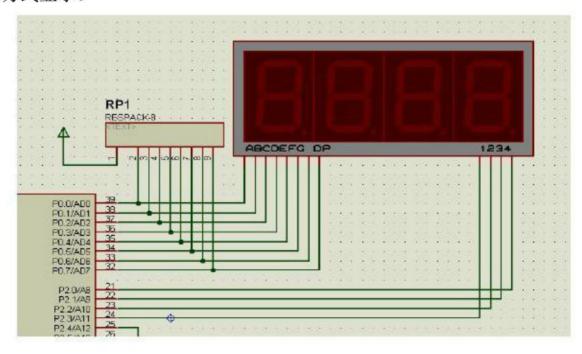


图 2.3.2 数码管显示电路

2.3.3 温度传感器2.3.3

DS18B20 温度传感器是美国 DALLAS 半导体公司最新推出的一种改进型智能温度传感器,与传统的热敏电阻等测温元件相比,它能直接读出被测温度,并且可根据实际要求通过简单的编程实现 9~1 2 位的数字值读数方式。DS18B20 的性能特点如下:

1、独特的单线接口仅需要一个端口引脚进行通信; 2、多个 DS18B20 可以并联在惟一的三线上,实现多点组网功能; 3、无须外部器件; 4、可通过数据线供电,电压范围为 3.0~5.5 V; 5、零待机功耗; 6、温度以 9 或 1 2 位数字; 7、用户可定义报警设置; 8、报警搜索命令识别并标志超过程序限定温度(温度报警条件)的器件; 9、负电压特性,电源极性接反时,温度计不会因发热而烧毁,但不能正常工作; DS18B20 可以采用两种方式供电,一种是采用电源供电方式,此时 DS18B20 的 1 脚接地,2 脚作为信号线,3 脚接电源。另一种是寄生电源供电方式,如图 4 所示单片机端口接单线总线,为保证在有效的DS18B20 时钟周期内提供足够的电流,可用一个 MOSFET 管来完成对总线的上拉。

当 DS18B20 处于写存储器操作和温度 A/D 转换操作时,总线上必须有强的上拉,上拉开启时间最大为 10us。采用寄生电源供电方式时 VDD 端接地。由于单线制只有一根线,因此发送接口必须是三杰的。

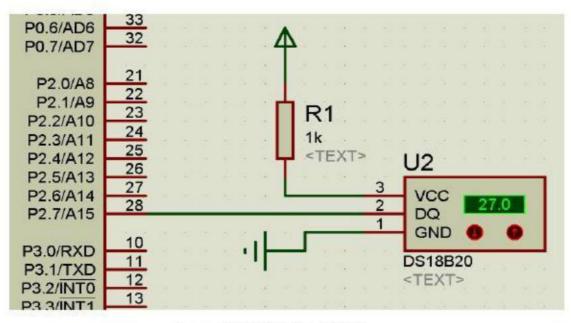


图 2.3.3 温度传感器与单片机的连接

2.3.4 报警温度调整按键

本系统设计三个按键,采用查询方式,一个用于选择切换设置报警 温度和当前温度,另外两个分别用于设置报警温度的加和减。均采用软

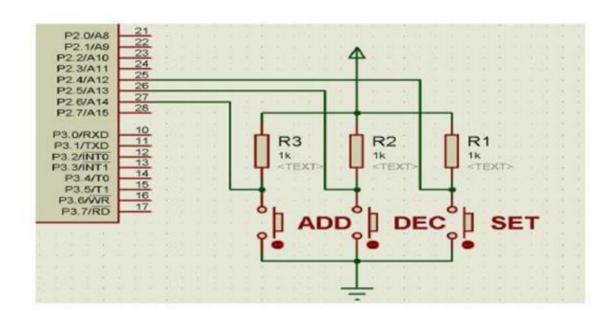


图 2.3.4 按键电路...

3 系统软件算法分析

系统程序主要包括主程序,读出温度子程序,温度转换命令子程序, 计算温度子程序,显示数据刷新子程序,按键扫描处理子程序等。

3.1 主程序流程图

主程序的主要功能是负责温度的实时显示、读出并处理 DS18B20 的测量的当前温度值,温度测量每 1s 进行一次。这样可以在一秒之内测量一次被测温度,其程序流程见图 3.1 所示。

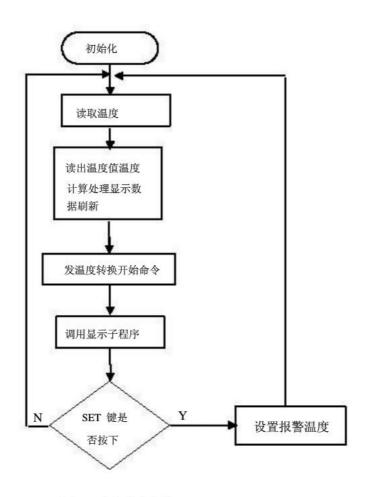


图 3.1 主程序流程图

3.2 读出温度子程序

读出温度子程序的主要功能是读出 RAM 中的 9 字节,在读出时需进行 CRC 校验,校验有错时不进行温度数据的改写。其程序流程图如图 3.2 示

3.3 温度转换命令子程序

温度转换命令子程序主要是发温度转换开始命令,当采用 12 位分辨率时转换时间约为750ms,在本程序设计中采用 1s 显示程序延时法等待转换的完成。温度转换命令子程序流程图如上图,图 3.3 所示

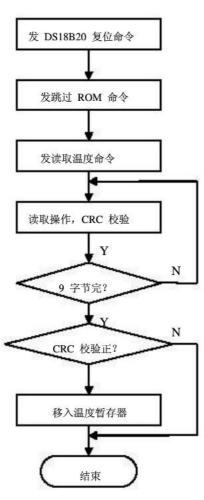


图 3.2 读温度流程图

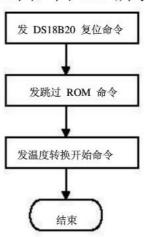


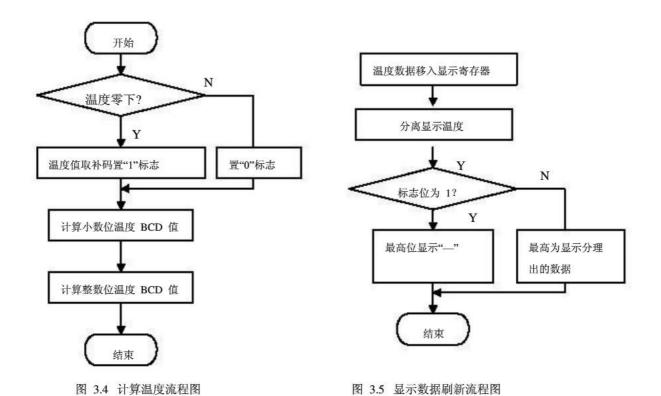
图 3.3 温度转换流程图

3.4 计算温度子程序

计算温度子程序将 RAM 中读取值进行 BCD 码的转换运算,并进行温度 值正负的判定,其程序流程图如图 3.4 所示。

3.5 显示数据刷新子程序

显示数据刷新子程序主要是对分离后的温度显示数据进行刷新操作,当标志位位为 1时将符号显示位移入第一位。程序流程图如图 3.5。



3.6 按键扫描处理子程序

按键采用扫描查询方式,设置标志位,当标志位为 1 时,显示设置温度,否则显示当前温度。如下图 3.6 示。

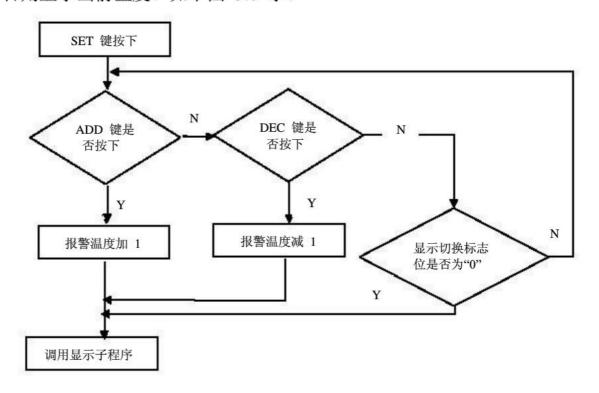


图 3.6 按键扫描处理子程序

4 实验仿真

进入 protuse 后,连接好电路,并将程序下载进去。将 DS18B20 的改为 0.1 数码管显示温度与传感器的温度相同。

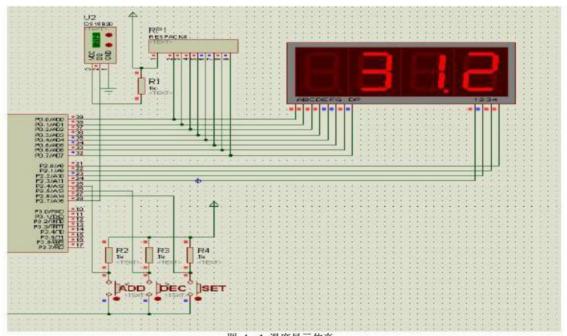
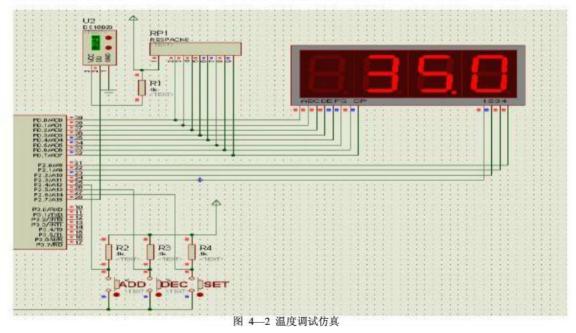


图 4-1 温度显示仿真

当按下 SET 键一次时,进入温度报警上线调节,此时显示软件设置的温度报警上线, ADD按或 DEC 分别对报警温度进行加一或减一。

当再次按下 SET 键时,进入温度报警下线调节,此时显示软件设置的温度报警下线, ADD按或 DEC 分别对报警温度进行加一或减一。



当第三次按下 SET 键时,退出温度报警线设置。显示当前温度。

5 总结与体会

本次基于"ds18b20 数字温度报警器"的传感器课程设计大致可以分为: 资料收集→程序编辑→电路设计→模拟仿真→电板焊接。每个过程相辅相成却又相互独立。

通过这次对数字温度计的设计与制作,让我了解了设计电路的程序,也 让我了解了关于数字温度计的原理与设计理念,要设计一个电路总要先用仿 真仿真成功之后才实际接线的。但是最后的成品却不一定与仿真时完全一样 因为,再实际接线中有着各种各样的条件制约着。而且,在仿真中无法成功 的电路接法,在实际中因为芯片本身的特性而能够成功。所以,在设计时应 考虑两者的差异,从中找出最适合的设计方法。

通过一个一个步骤的跟进,让我对很多电子元器件的结构和基本特性有了一定的了解,对电路的实际操作让我对电路有了深刻的理解。焊接过程是一个很有趣的过程,通过小心翼翼的一个个引脚的焊接,最终成就我们的温度传感器,每一步都那么的谨慎以防与相邻的电路短接。在很大的程度上锻炼了我的耐心,同时也能够对整个电路设计及走向有一个深刻的了解、理解。

当然,由于种种原因:元器件缺失、系统本身及电路的影响等导致所得的结果不够精确,无法达到预想的理想状态,让人很是遗憾。从这次的课程设计中,我真真正正的意识到,在以后的学习中,要理论联系实际,把我们所学的理论知识用到实际当中,学习传感器更是如此,任何元件、程序等只有在反复的学习和使用过程中才能在运用过程中得心应手,这就是我在这次课程设计中的最大收获。

查考文献

【1】马忠梅, 张凯, 等. 单片机的 C 语言应用程序设计(第四版) 北京航空航天大学出版社

【2】薛庆军,张秀娟,等.单片机原理实验教程

【3】廖常初.现场总线概述[J].电工技术, 1999.

【4】传感器原理 设计与应用 刘迎春 叶湘滨

【5】常用电子元器件及应用电路 赵春云 曹经稳 赵春强

【6】单片机原理及应用 杨恢先 黄辉先

北京航天航空大学出版社

国防科技大学出版社

电子工业出版社

人民邮电出版社

附 1 源程序代码

```
//DS18B20 的读写程序,数据脚 P2.7
                                                  //
//温度传感器 18B20 汇编程序,采用器件默认的 12 位转化
//最大转化时间 750 微秒,显示温度-55 到+125 度,显示精度 //
//为 0.1 度,显示采用 4 位 LED 共阳显示测温值
                                                    11
//P0 口为段码输入,P34~P37 为位选
                                                    //
#include "reg51.h"
                      //_nop_();延时函数用
#include "intrins.h"
#define dm P0
                          //段码输出口
#define uchar unsigned char
#define uint
            unsigned int
sbit DQ=P2^7;
                  //温度输入口
sbit w0=P2^0;
                  //数码管 4
sbit w1=P2^1;
                  //数码管 3
sbit w2=P2^2;
                 //数码管 2
sbit w3=P2^3;
                  //数码管 1
sbit beep=P1^7;
                  //蜂鸣器和指示灯
sbit set=P2^6;
                  //温度设置切换键
sbit add=P2^4;
                   //温度加
sbit dec=P2^5;
                   //温度减
int temp1=0;
                   //显示当前温度和设置温度的标志位为 0 时显示当前温度
uint h;
uint temp;
uchar r;
uchar high=35,low=20;
uchar sign;
uchar q=0;
uchar tt=0;
uchar scale;
//**********温度小数部分用查表法*********//
uchar\ code\ ditab[16] = \{0x00,0x01,0x01,0x02,0x03,0x03,0x04,0x04,0x05,0x06,0x06,0x07,0x08,0x08,0x09,0x09\};
    //小数断码表
uchar\ code\ table\_dm[12] = \{0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x00,0x40\};
                       "0" "1" "2" "3" "4" "5" "6" "7" "8" "9" "不亮" "-"
uchar table_dm1[]=\{0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd,0x87,0xff,0xef\};
                                                            //个位带小数点的断码表
uchar data temp_data[2]={0x00,0x00};
                                           //读出温度暂放
                                              //显示单元数据, 共 4 个数据和一个运算暂用
uchar\ data\ display[5] = \{0x00,0x00,0x00,0x00,0x00\};
```

```
void delay(uint t)
  for (;t>0;t--);
}
void scan()
{
int j;
    for(j=0;j<4;j++)
    {
         switch (j)
         {
              case\ 0:\ dm=table\_dm[display[0]]; w0=0; delay(50); w0=1; //xiaoshu
              case 1: dm=table_dm1[display[1]];w1=0;delay(50);w1=1;//gewei
              case 2: dm=table_dm[display[2]];w2=0;delay(50);w2=1;//shiwei
              case 3: dm=table_dm[display[3]];w3=0;delay(50);w3=1;//baiwei
                       else{dm=table_dm[b3];w3=0;delay(50);w3=1;}
}
ow_reset(void)
{
char presence=1;
while(presence)
  while(presence)
    DQ=1;_nop_();_nop_();//从高拉倒低
DQ=0;
delay(50);
                   //550 us
DQ=1;
delay(6);
                   //66 us
presence=DQ;
                    //presence=0 复位成功,继续下一步
   delay(45);
                       //延时 500 us
  presence=~DQ;
}
DQ=1;
                        //拉高电平
//向 1-WIRE 总线上写 1 个字节
```

```
void write_byte(uchar val)
{
  uchar i;
  for(i=8;i>0;i--)
   DQ=1;_nop_();_nop_();
                                          //从高拉倒低
   DQ\!\!=\!\!0;\!_nop_();\!_nop_();\!_nop_();\!_nop_();
                                        //5 us
   DQ=val&0x01;
                                             //最低位移出
   delay(6);
                                          //66 us
                                          //右移 1 位
   val=val/2;
   }
   DQ=1;
   delay(1);
//从总线上取 1 个字节
uchar read_byte(void)
uchar i;
uchar value=0;
for(i=8;i>0;i--)
{
  DQ=1;_nop_();_nop_();
  value>>=1;
  DQ=0;_nop_();_nop_();_nop_();
                                              //4 us
  DQ\!\!=\!\!1;\!\_nop\_();\!\_nop\_();\!\_nop\_();\!\_nop\_();
                                              //4 us
  if(DQ)value=0x80;
  delay(6);
                                                 //66 us
}
DQ=1;
return(value);
}
read_temp()
                              //总线复位
  ow_reset();
  delay(200);
  write_byte(0xcc);
                             //发命令
                              //发转换命令
  write_byte(0x44);
  ow_reset();
  delay(1);
                             //发命令
  write_byte(0xcc);
  write_byte(0xbe);
```

```
temp_data[0]=read_byte();
                         //读温度值的第字节
  temp_data[1]=read_byte();
                         //读温度值的高字节
  temp=temp_data[1];
  temp<<=8;
                          // 两字节合成一个整型变量。
  temp=templtemp_data[0];
eturn temp;
                        //返回温度值
/************温度数据处理函数**********************/
//二进制高字节的低半字节和低字节的高半字节组成一字节,这个
//字节的二进制转换为十进制后, 就是温度值的百、十、个位值,而剩
//下的低字节的低半字节转化成十进制后,就是温度值的小数部分
work_temp(uint tem)
{
uchar n=0;
                                // 温度值正负判断
if(tem>6348)
                                 // 负温度求补码,标志位置 1
    {tem=65536-tem;n=1;}
                                // 取小数部分的值
     display[4]=tem&0x0f;
  display[0]=ditab[display[4]];
                       // 存入小数部分显示值
     display[4]=tem>>4;
                                // 取中间八位,即整数部分的值
                        // 取百位数据暂存
display[3]=display[4]/100;
  display[1]=display[4]%100;
                           // 取后两位数据暂存
                          // 取十位数据暂存
  display[2]=display[1]/10;
  display[1]=display[1]%10;
                          //个位数据
 r=display[1]+display[2]*10+display[3]*100;
////符号位显示判断////
  if(!display[3])
  {
   display[3]=0x0a;
                          //最高位为 0 时不显示
   if(!display[2])
{
                      //次高位为 0 时不显示
  display[2]=0x0a;
}
  }
 if(n)\{display[3]=0x0b;\}
                         //负温度时最高位显示"-"
}
void BEEP()
{
    if((r>=high&&r<129)||r<low)
        beep=!beep;
    }
    else
```

```
{
          beep=0;
     }
}
//**********设置温度显示转换**********//
void xianshi(int horl)
{
     int n=0;
     if(horl>128)
          horl=256-horl;n=1;
     display[3]=horl/100;
     display[3]=display[3]&0x0f;
     display[2]=horl%100/10;
     display[1]=horl%10;
     display[0]=0;
     if(!display[3])
     {
                                    //最高位为 0 时不显示
          display[3]=0x0a;
          if(!display[2])
          {
                                      //次高位为 0 时不显示
             display[2]=0x0a;
          }
     }
       if(n)
       {
           display[3]=0x0b; //负温度时最高位显示"-"
       }
}
//*******按键查询程序**********//
void keyscan()
{
     int temp1;
                 //最高温度和最低温度标志位
     if(set==0)
     {
          while(1)
          {
                delay(500);//消抖
                if(set==0)
                     temp1++;
```

```
while(!set)
     scan();
}
if(temp1==1)
     xianshi(high);
     scan();
     if(add==0)
      {
           while(!add)
           scan();
           high+=1;
      }
     if(dec==0)
      {
           while(!dec)
           scan();
           high-=1;
     }
}
if(temp1==2)
{
     xianshi(low);
     if(add==0)
      {
           while(!add)
           scan();
           low+=1;
      }
     if(dec==0)
      {
           while(!dec)
           scan();
           low-=1;
      }
     scan();
}
if(temp1>=3)
{
     temp1=0;
     break;
}
```

}

```
}
void main()
{
    dm=0x00;
                          //初始化端口
    w0=0;
    w1=0;
    w2=0;
    w3=0;
                            //开机显示"0000"
    for(h=0;h<4;h++)
    1
       display[h]=0;
    }
                            //开机先转换一次
    ow_reset();
                            //Skip ROM
    write_byte(0xcc);
                            //发转换命令
    write_byte(0x44);
    for(h=0;h<100;h++)
                            //开机显示"0000"
       scan();
    }
    while(1)
    {
        if (temp1==0)
                                 //处理温度数据
            work_temp(read_temp());
          BEEP();
                                 //显示温度值
            scan();
          keyscan();
       }
          else
            keyscan();
         }
}
```

}